

证券代码：301325

证券简称：曼恩斯特

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-008

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	南方基金
时间	2024年5月21日 10:00
地点	深圳市曼恩斯特科技股份有限公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：彭亚林 证券事务代表：徐必玖
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司账面可用资金较多，有无具体使用规划？ 答：公司将结合当前市场环境、行业发展趋势、公司发展规划及实际业务情况等因素，审慎制定资金使用计划，包括但不限于开发或并购具备产业协同效应的优质资产，进一步扩大公司业务版图，提高核心竞争优势。后续，如有相关计划，公司将严格依法履行必要的审批程序及信息披露义务。</p> <p>2、公司在平板类涂布技术的应用优势？ 答：作为深耕涂布技术研究及应用的科技型企业，通过材料科学、工艺技术及装备能力的长期探索与积淀，公司在锂电池应用领域已取得较大的竞争优势，并实现了进口替代。基于涂布技术的平台化特征及工艺引领装备的成熟机制，凭借自主研发的高精密平板涂布、高精度泵送及辅助结晶等技术，公司在泛半导体领域已拥有较成熟的平板涂布系统产品，能够满足客户</p>

	<p>对不同量级涂层工艺制程的差异化要求。</p> <p>3、平板类的涂布产品什么时候可以贡献收入？</p> <p>答：公司在钙钛矿太阳能领域已形成稳定的市场拓展及产品交付能力，实验线及中试线的订单规模持续增加，部分订单也将在今年经客户验收后逐步完成收入确认；在面板显示领域，公司已实现核心部件及智能装备的双重订单突破；在半导体先进封装领域，公司正积极推进面板级扇外型封装涂布技术在下游应用企业及科研院所的合作交流。未来，随着相关产业发展进程加速以及进口替代需求持续提升，依托筹建中的平板类涂布技术中试平台，公司将持续深化现有客户合作关系，同时拓展更多优质的下游客户资源，进一步释放国内涂布技术应用的市场空间。</p> <p>4、锂电涂布模头的存量现状及未来趋势？</p> <p>答：目前，存量市场的涂布模头多以手动调节、单层涂布、窄幅宽、低涂速等基础款产品为主，2023 年公司核心部件的收入结构也以基础款的涂布模头为主，但智能款、双层涂布、长幅宽等高阶产品的收入占比有所提升。未来，随着市场竞争持续加剧，下游厂商提质降本增效的核心诉求将愈发显著，高能量密度、高倍率性能、高安全性能、智能化等技术将长期推动原有低端产能的改造升级，进一步拉大公司存量市场业务占比。</p> <p>接待过程中，公司接待人员严格按照相关制度规定，与投资者进行了充分的交流与沟通，没有出现未公开重大信息泄露等情况，参会投资者已按深圳证券交易所要求签署调研《承诺书》。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2024 年 5 月 21 日</p>

